

智慧机房 V2.0 - 任务 #2388

任务 # 2383 (已发货): OM-GAS-SF6项目研发

5、电路板焊接

2019-07-09 11:03 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-07-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-07-11
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-07-09 11:17 - 韦银剑

- 开始日期 从 2019-07-10 变更为 2019-07-08

#2 - 2019-07-09 11:22 - 韦银剑

1、由于在等待SF6电路板加工回来，所以转移去做T400项目

#3 - 2019-07-10 18:17 - 韦银剑

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 60

1、焊接完成2块SF6电路板

#4 - 2019-07-10 18:20 - 韦银剑

- % 完成 从 60 变更为 80

2、上电时测试，发现隔离电源模块输出电压为5.5V，而SF6传感器工作电压为4.9-5.1V，所以这个隔离电源模块不能用，目前使用另外的DCDC非隔离电源模块代替，测试电压都正常

#5 - 2019-07-11 18:13 - 韦银剑

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

3、焊接RS485隔离模块时，这个模块高电平为输入，低电平为输出，和485芯片刚好相反

#6 - 2019-07-12 11:19 - 韦银剑

4、焊接完成后，转移到《OM-A6-T400电路改进》项目中进行了

#7 - 2019-11-08 14:08 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结